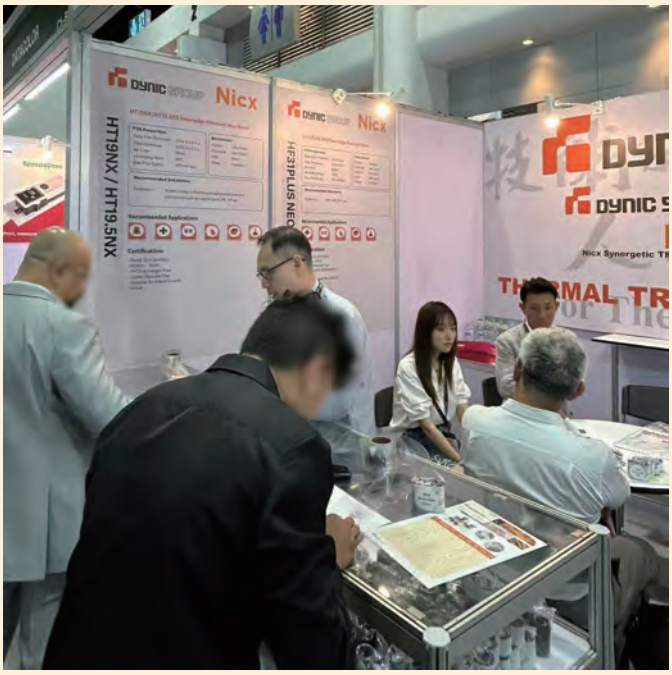
ダイニック株式会社

2026年6月29日

「PROPAK ASIA 2026」に出展しました

2026年6月10日～13日、タイ・バンコクの「IMPACT CHALLENGER HALL」で開催された、アジア最大級の加工・包装業界展示会「PROPAK ASIA 2026」に、当社海外グループ会社のDYNIC SINGAPORE PTE. LTD.が出展しました。



本展示会には、食品・飲料、医薬品、化粧品など幅広い業界から多くの来場者が訪れ、最新の技術やソリューションが紹介されました。

DYNIC SINGAPORE社ブースでは、当社埼玉工場製の「HF31 plus NEO」や、中国の合弁会社Nicx社製の「HT19」「HF28」をはじめとする熱転写インクリボン製品を展示しました。
会期中はタイのみならずASEANを中心に世界各国の方々にブースへお立ち寄りいただきました。多くの来場者の皆様から製品に対する関心やご期待の声をいただき、自社製品の認知を拡大する有意義な展示会となりました。